

2020年中国印制电路板(PCB)行业前景分析报告- 行业调查与未来商机预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国印制电路板(PCB)行业前景分析报告-行业调查与未来商机预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/514311514311.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章印制电路板（PCB）概况

第一节PCB介绍

- 一、PCB定义
- 二、PCB特征
- 三、PCB应用领域分析

第二节PCB产品链及产品分析

- 一、PCB产业链
- 二、PCB产品类型
- 三、PCB主要产品

第二章2017-2020年全球PCB行业发展情况综述

第一节全球PCB产业发展现状

- 一、全球PCB行业整体表现
- 二、全球电子终端需求驱动
- 三、全球PCB下游应用领域
- 四、全球PCB主要厂商分布

第二节全球PCB行业主要产品市场发展格局

- 一、挠性板
- 二、多层板
- 三、HDI板
- 四、封装基板

第三节全球主要国家PCB行业发展分析

- 一、美国PCB行业发展
- 二、日本PCB行业发展
- 三、韩国PCB行业发展

第三章2017-2020年中国PCB行业发展环境分析

第一节宏观经济环境

- 一、宏观经济概况
- 二、对外经济分析
- 三、工业运行情况

四、固定资产投资

五、宏观经济展望

第二节政策环境分析

一、行业规范条件

二、产业结构目录

三、环保政策影响

第三节产业环境分析

一、总体运营情况

二、固定资产投资

三、通信设备制造业

四、电子元件制造业

五、电子器件制造业

六、计算机制造业

第四章2017-2020年中国PCB行业运行情况

第一节中国PCB市场发展情况

一、PCB行业产值规模

二、PCB产业转移分析

三、PCB细分产品结构

四、PCB下游应用市场

第二节中国PCB行业竞争格局

一、PCB企业地区分布

二、内资企业发展现状

三、PCB企业融资情况

四、首批符合规范企业

五、PCB企业集中发展趋势

第三节PCB行业主要进入壁垒分析

一、资金壁垒

二、技术壁垒

三、环保壁垒

四、客户认可壁垒

第五章2017-2020年中国挠性电路板（FPC）发展情况分析

第一节挠性电路板（FPC）概述

一、FPC产品介绍

二、FPC制备流程

三、FPC发展进程

第二节FPC市场运行情况分析

一、FPC行业集中度

二、FPC产业转移趋势

三、FPC行业竞争格局

四、国内FPC厂商发展

第三节FPC应用领域发展分析

一、FPC特点及应用领域概况

二、电子设备FPC使用量及价值

三、5G建设对FPC应用需求分析

四、FPC在汽车电子领域的应用

五、FPC在工控医疗领域的应用

第六章2017-2020年PCB行业上游原材料运行分析

第一节PCB行业上游原材料简析

第二节PCB用铜箔市场分析

一、铜箔概况

二、价格走势

三、产能规模

第三节PCB玻纤市场发展情况

一、玻纤材料介绍

二、玻纤性能要求

三、玻纤需求分析

四、玻纤市场现状

第四节PCB其他原料发展分析

一、PCB油墨

二、PCB化学品

三、PCB磷铜球

第七章2017-2020年PCB行业中游运行分析——覆铜板

第一节覆铜板概述

一、覆铜板介绍

二、覆铜板分类

三、覆铜板生产流程

第二节覆铜板市场运行情况

- 一、市场规模分析
- 二、行业竞争格局
- 三、行业发展市场

第三节中国覆铜板进出口数据分析

- 一、进出口总量数据分析
- 二、主要贸易国进出口情况分析
- 三、主要省市进出口情况分析

第四节覆铜板主要产品发展情况

- 一、刚性覆铜板
- 二、挠性覆铜板
- 三、半固化片

第八章2017-2020年PCB行业下游应用领域发展综述——消费电子

第一节消费电子及相关PCB产品应用分析

- 一、消费电子市场发展现状
- 二、消费电子分析PCB需求
- 三、消费电子PCB市场规模
- 四、PCB上市企业布局情况

第二节类载板（SLP）发展情况分析

- 一、SLP发展进程
- 二、手机SLP价值
- 三、技术发展趋势

第三节消费电子PCB发展市场空间

- 一、5G手机用板需求
- 二、智能穿戴设备应用
- 三、SLP市场发展空间

第九章2017-2020年PCB行业下游应用领域发展解析——汽车电子

第一节汽车电子行业发展综述

- 一、汽车电子概念
- 二、汽车电子分类
- 三、汽车电子产业链
- 四、汽车电子成本占比

第二节汽车领域PCB应用介绍

一、汽车用PCB需求

二、汽车PCB性能特点

三、PCB汽车应用场景

四、汽车PCB价值分析

第三节中国汽车PCB市场运行情况

一、产业市场规模

二、主要厂商发展

三、企业产品布局

四、企业发展格局

第四节汽车PCB发展市场空间分析

一、车用PCB价值量简析

二、新能源汽车PCB应用

三、汽车智能化PCB需求

第十章2017-2020年PCB行业下游应用领域运行综述——通信设备

第一节通讯设备发展情况

一、4G基站设备PCB应用

二、4G基站PCB用量测算

三、中国5G建设现状简析

四、5G基站建设所需PCB

第二节通讯领域PCB应用分析

一、通讯领域PCB应用

二、通信PCB产品需求

第三节通信领域PCB市场运营情况

一、市场规模

二、竞争格局

三、产品需求格局

第四节通信领域PCB行业进入壁垒分析

一、技术壁垒

二、投资壁垒

三、认证壁垒

第十一章2017-2020年中国PCB行业地区发展情况综述

第一节中国台湾地区PCB发展简析

一、中国台湾PCB进出口情况

二、中国台湾PCB市场规模

三、贸易战对台PCB影响

四、中国台湾PCB发展蓝图

五、中国台湾PCB智慧制造

六、中国台湾PCB循环经济

第二节广东省PCB行业发展分析

一、PCB行业发展格局

二、PCB产品发展现状

三、PCB地区发展情况

四、PCB行业相关政策

第三节江西省PCB行业发展分析

一、地区PCB发展现状

二、PCB行业政策规划

三、PCB项目建设动态

第十二章 国外PCB行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节旗胜（NipponMektron）

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第二节迅达（TTM）

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第三节三星电机

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第四节藤仓（Fujikura）

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十三章中国PCB行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节健鼎科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第二节欣兴电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第三节深南电路股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第四节深圳市景旺电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第五节东山精密制造股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第六节鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第七节沪士电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第十四章中国PCB行业项目投资建设案例深度解析

第一节柔性多层印制电路板扩产项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、建设内容规划
- 四、资金需求测算
- 五、实施进度安排
- 六、经济效益分析

第二节高阶HDI印制电路板扩产项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、建设内容规划
- 四、资金需求测算
- 五、实施进度安排
- 六、经济效益分析

第三节挠性印制电路板建设项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、建设内容规划
- 四、资金需求测算
- 五、实施进度安排
- 六、项目效益分析

第十五章2021-2026年PCB行业投资分析及前景预测

第一节PCB行业技术热点

- 一、生产自动化、智能化
- 二、5G用PCB技术进展
- 三、汽车新功能PCB技术
- 四、医疗、可穿戴电子结合

第二节PCB行业投资机遇分析

- 一、5G基站PCB业务前景

二、汽车PCB厂商盈利空间

三、消费电子PCB成长趋势

四、高端PCB产品产能空间

第三节2021-2026年中国印制电路板（PCB）行业预测分析

一、2021-2026年中国印制电路板（PCB）行业影响因素分析

二、2021-2026年中国印制电路板（PCB）行业产值预测

三、2021-2026年中国挠性电路板（FPC）行业产值预测

附录

附录一：印制电路板行业规范条件

图表目录

图表PCB在下游各领域中的运用

图表PCB产业链

图表按客户的不同阶段需求分类

图表样板与批量板对比

图表PCB分类（按基材柔软性）

图表PCB产品按导电涂层数分类

图表PCB产品按技术发展方向分类

图表多层板分类

图表HDI板生产工艺要求

图表封装基板按技术分类

图表全球PCB市场规模

图表2020年PCB单季产值及增速

图表详见报告正文……（GY YXY）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国印制电路板(PCB)行业前景分析报告-行业调查与未来商机预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/514311514311.html>